(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 特 許 公 報 (B2)

(11)特許番号

# 第2917331号

(45)発行日 平成11年(1999)7月12日

(24)登録日 平成11年(1999)4月23日

(51) Int.Cl.6

識別記号

FΙ

C08J 9/00 // C08L 23:10 CES

CO8J 9/00

CESA

請求項の数4(全 6 頁)

(21)出願番号	特願平1-304999	(73)特許権者	999999999 東レ株式会社
(22)出顧日	平成1年(1989)11月24日	(72)発明者	東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号 朝倉 正芳
(65)公開番号 (43)公開日	特開平3-166234 平成3年(1991)7月18日		滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ 株式会社滋賀事業場内
審査請求日	平成8年(1996)9月17日	(72)発明者	田中 茂 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ 株式会社滋賀事業場内
		(72)発明者	竹内 雅則 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ 株式会社滋賀事業場内
		審査官	增山 剛

# (54) 【発明の名称】 白色不透明化ポリオレフィンフイルム

1

## (57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】結晶性ポリプロピレン96.9~82重量%と該結晶性ポリプロピレンに非相溶性であり、溶融結晶化温度が140℃以上である熱可塑性樹脂3~15重量%と平均粒子径0.02~3.0μmの粒子0.1~3.0重量%とからなり、フイルム厚みが30μmにおける光学濃度が0.4以上で、かつフイルム面内での光学濃度差が0.15以下、該フィルム表面の光沢度が50%以上であることを特徴とする白色不透明化ポリオレフィンフイルム。

【請求項2】結晶性ポリプロピレンに非相溶性な熱可塑 10性樹脂が、融解温度が230℃以上、Mw/Mnが6以下のポリー4ーメチルペンテンー1であることを特徴とする請求項(1)に記載の白色不透明化ポリオレフィンフイルム。

【請求項3】結晶性ポリプロピレンがβ晶核剤を含有す

2

最終頁に続く

ることを特徴とする請求項(1)又は(2)に記載の白 色不透明化ポリオレフィンフイルム。

【請求項4】結晶性ポリプロピレンがβ 晶核剤を含有し、かつ結晶性ポリプロピレンに非相溶性な熱可塑性樹脂がポリブチレンテレフタレートであることを特徴とする請求項(1)に記載の白色不透明化ポリオレフィンフィルム。

# 【発明の詳細な説明】

[産業上の利用分野]

本発明は、白色不透明化ポリオレフィンフイルムに関するものであり、特に隠蔽性に優れた白色不透明化ポリオレフィンフイルムに関する。

# [従来技術]

従来、不透明化ポリオレフィンフイルムの構成として は、炭酸カルシウム等の無機フィラーあるいはポリアミ 3

ド、ポリエチレンテレフタレート、ポリオキシメチレン 等の非相溶性樹脂をブレンドし、延伸し、形成されたボイドの光散乱により、不透明化するものである(特開昭 61-157547号、特公昭60-37793号等)。

またポリプロピレン固有の結晶変態を利用し、ボイドを生成する技術も公開されている(特公昭55-40411号)。

# [発明が解決しようとする課題]

しかしながら、非相溶性成分としてポリアミド、ポリエステル、あるいは無機フィラーを大量に添加し、白色 10 化フイルムとした場合、ボイドの体積が大きいためか、フイルムの表面が粗面化したり、フイルム表面がデラミネーションしやすく、さらには、非相溶性ポリマーの凝集エネルギーの違いから生じるフイルム面内の光学濃度差が生じやすいという欠点がある。また、ポリプロピレンの結晶変態を利用する方法では、隠蔽性が不十分であったり、製膜条件の制御が難しく、隠蔽度のむらが生じやすい等の問題点があった。

本発明は、かかる問題点を解決し、フイルム表面がデラミネーションしにくく、隠蔽度が高くかつそのむらの 20 ない白色不透明化ポリオレフィンフイルムを得ることを目的とする。

### [課題を解決するための手段]

本発明は、結晶性ポリプロピレン96.9~82重量%と該結晶性ポリプロピレンに非相溶性であり、溶融結晶化温度が140℃以上である熱可塑性樹脂3~15重量%と平均粒子径0.02~3.0μmの粒子0.1~3.0重量%とからなり、フイルム厚みが30μmにおける光学濃度が0.4以上で、かつフイルム面内での光学濃度差が0.15以下、該フイルム表面の光沢度が50%以上であることを特徴とする30白色不透明化ポリオレフィンフイルムとするものである。

本発明のポリプロピレン(以下PPと略称する)は、結晶性ポリプロピレンの範疇に入るものであって、プロピレンモノマー単位以外の $\alpha$ ーオレフィン(エチレン、ブテン、ヘキセン等、)モノマーを含有することが許されるが、該PPの 5 モル%以下としておくことが不透明性を良好とする上で好ましい。

また、該PP樹脂は、極限粘度( $[\eta]$ )が1.4~2.3dl/g、アイソタックチックインデックス(II)が96%以上、メルトフローインデックス(MFI)が、1.0~10g/10分の範囲がフイルムの機械特性等の諸物性、および不透明化の均一性が良好となるので好ましい。

該PPには、本発明の目的を効果的に達成するために特定の結晶核剤を添加したものが好ましく、その中でも β 晶を選択的に生じさせる結晶核剤が、フィルムの隠蔽性、光沢性に優れるので好ましい。具体的な結晶核剤として、安息香酸ナトリウム、1、2ーヒドロキシステアリン酸カルシウム、コハク酸マグネシウムなどのカルボン酸のアルカリまたはアルカリナ類金属塩類 ベンゼン

スルホン酸ナトリウムなどの芳香族スルホン酸系化合物類、フタロシアニンブルーなどのフタロシアニン類あるいはキナクリドン類などがあげられる。特にキナクリド

このような  $\beta$  晶核剤の含有量としては、本発明のフイルム中に  $1 \times 10^{5} \sim 1 \times 10^{4}$  重量%であると隠蔽性が良好でかつ添加剤による着色の問題が無くなるので好ましい。

ン類、キナクリドンキノン類が好ましい。

本発明の結晶性ポリプロピレンに非相溶性な熱可塑性 樹脂(以下、単に非相溶性樹脂と略称する)の溶融結晶 化温度は140℃以上であることが必要であり、好ましく は150~230℃である。溶融結晶化温度が140℃より低い 場合は、非相溶性樹脂による隠蔽性の発現が困難となる ので好ましくない。

非相溶性樹脂として、具体的には、ポリー4ーメチルペンテン1、ポリー3ーメチルブテン1、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリアミド等が挙げられる。この中でも、ポリー4ーメチルペンテン1(以下PMPと略称する)、ポリエチレンテレフタレートがPPとの分散性が良く、化学的安定性にすぐれるので好ましい。より好ましくはPMPである。

本発明のPMPは4ーメチルペンテン1の単独重合体が好ましいが、共重合体成分としてエチレン、プロピレン、ブテン、ヘキセン、デセン等の他のモノマーが5モル%以下共重合された共重合体であっても良い。また、PMPの融解温度は好ましくは230℃以上、より好ましくは235℃以上である。融解温度がこの値未満ではフイルムの隠蔽性が不十分となりやすいので好ましくない。また、本発明のPMPのMw/Mnは6以下であることが好ましい。Mw/Mnが6を越える場合は隠蔽性が不十分となりやすいので好ましくない。

また、該PMPの特性として、溶融結晶化温度が200℃以上、メルトフローインデックスが1.0~80g/10分が、分散性、隠蔽性がよくなる方向であり好ましい。

また、本発明の非相溶性な熱可塑性樹脂としてのポリプチレンテレフタレート(以下、PBPと略称することがある)は、その単独重合体、あるいはイソフタル酸等の他のエステル形成が可能なモノマーが5モル%以下共重合された共重合体である。

本発明のフイルムに含まれる非相溶性樹脂の含有量は3~15重量%、好ましくは5~12重量%である。非相溶性樹脂の含有量が本発明の範囲未満では、隠蔽性が劣り、本発明の目的とするものを得るのが困難となり好ましくない。また、この範囲を越えると、本発明のフイルムの表面光沢が低下する方向にあり、また表面層がデラミネーションが起こりやすくなり、印刷、ラミネート等の加工後において層間剥離の原因となるので好ましくない。

リン酸カルシウム、コハク酸マグネシウムなどのカルボ 本発明のフイルム中に含まれる粒子は、平均粒子径が ン酸のアルカリまたはアルカリ土類金属塩類、ベンゼン 50 0.02~3.0μm、好ましくは0.05~1.5μm、より好まし 5

くは0.1~0.9 μ mである。また粒子の含有量は0.1~3.0 重量%、好ましくは0.5~2.0重量%である。PPと非相溶性樹脂の混合フイルムにおいて、非相溶性樹脂の添加量の増大にともなって、隠蔽性は高くなるが、得られるフイルムの表面の光沢性が低下しやすく、表面層のデラミネーションが生じやすくなる方向にあるが、本発明の範囲とすることで、上記欠点のない白色不透明ポリプロピレンフイルムとなることを骨子としたものである。

本発明の粒子の平均粒子径が本発明の範囲未満では、 粗大な二次凝集粒子が生成しやすくなり、フイルムの表 10 面欠点が生じやすくなるので好ましくない。またこの範 囲を越える場合はフイルムの表面光沢が低下しやすくな るので好ましくない。また粒子の含有量が本発明の範囲 未満ではフイルム面内の光学濃度差を小さくする降下が 発揮しにくくなるので好ましくない。またこの範囲を越 える場合はフイルムの表面硬度が低下しやすくなるので 好ましくない。

本発明の粒子とは無機粒子、あるいは熱硬化性の有機 粒子である。例えば、天然シリカ、合成シリカ、サイロ イド、ゼオライト、酸化チタン、ハイドロタルサイト、 架橋シリコン、架橋スチレン、ベンゾグアナミン粒子な どが挙げられる。特に合成シリカ、架橋シリコンが好ま しい。その形状は球状を示し、L/Dが1.5以下が好まし い。

本発明のフイルムは、フイルム厚み $30\mu$  mにおける光学濃度が0.4以上、好ましくは、0.5以上、また光沢度は50%以上、好ましくは60%以上である。これらについて、この範囲未満では、例えは包装フイルムとして、包装する内容物を隠蔽することが十分でなく、また印刷などの仕上がり性(光沢性、色調)が不十分であったりし 30て、本発明の目的に適合しない。

白色不透明化フイルムの隠蔽性(例えば、食品などを 包装した場合、包装内容物と密着した場合でも内容物が 判別しにくいなど)は、一般的に、フイルムの光学濃度 が0.5以上であれば十分である。このことから本発明の フイルム厚みは20 μ m以上に適用されるのが好ましい。 特に好ましいのは25~100 μ mである。

また、本発明フイルムの光学濃度差は0.15以下である必要がある。0.15を越えると印刷などの仕上がり性、すなわち色調のむらが生じやすくなるので好ましくない。本発明の白色不透明化ポリオレフィンフイルムの製造方法について述べる。

結晶性PPと非相溶性樹脂(例えばPMP)と粒子(例えば合成シリカ)を二軸押出機等の押出機に供給し、260~320℃の温度で溶融し、十分に混練した後、280℃以上、好ましくは290~320℃の温度で、成形口金を用いて、シート状に成形し、40~110℃、好ましくは50~90℃の温度のドラムに巻き付けて、押出されたシートが60~120℃といった高い温度範囲に保持されるようににして冷却成形する。特に結晶性PPに結晶核剤、例えばキナ 50

り クリドンが含まれる場合は、本発明を効果的に実施する

には、290℃以上の温度で押出して、シート状に成形し、70℃未満の温度のドラムに巻き付け冷却固化するとともに、溶融シートを40℃以下の温度の空気をスリット状ノズルから吹き付けるか、あるいは小径の冷却ロールで押さえ付けて、ドラム面に密着し、冷却固化することが、フイルムの光沢度を髙め、光学濃度差を小さくするので好ましい。次いで、成形した該シートを120~140℃の温度に加熱し、周速度の異なるロール間で長手方向に4~6倍に延伸し、ただちに室温に冷却する。次いでステンエターに導いて140~170℃の温度で幅方向に6~10倍に延伸し、次いで幅方向に12%以下の弛緩を与えつつ、150~170℃の温度で熱固定して巻取る。幅方向の延伸に際してのフイルムの予熱温度は延伸温度~延伸温度+15℃の温度範囲とするのがフイルム表面のデラミネーションを改良するので好ましい。

本発明のフイルムの延伸フイルムは、逐次二軸延伸法 が好ましく、同時二軸延伸法は隠蔽性が発現しにくいの で好ましくない。

本発明のフイルムは、目的に応じて、帯電防止剤、耐候剤、防曇剤などの添加剤を添加、またはコーテングしても良い。また、接着性を改良するための目的で空気雰囲気中、不活性ガス雰囲気中等でコロナ放電処理などの公知の処理を施しても良い。

本発明のフイルムは、目的に応じて、エンボス加工、 印刷、押出ラミネーション加工、他の樹脂フイルム、 紙、布などと張り合わせ加工を行ない、用いることがで きる。

本発明の白色不透明化フイルムは、特に、隠蔽性に優れ、光学濃度差が少ないため印刷の白色下塗り層が省略でき、印刷仕上がりが良く、菓子、スナック類の包装及び装飾用として好適であり、また各種印刷用紙、粘着ベース用としても良好な特性を有している。

### [発明の効果]

本発明は、結晶性PPに特定の非相溶性樹脂と微粒子を併用混合し、特定の逐次二軸延伸をすることにより、白色不透明化ポリオレフィンフィルムとしたものである。ポリオレフィンと非相溶性樹脂からなる混合物を延伸して生成されるボイドは、大きさが不均一となりやすいが、そこに球状の微粒子を添加することで微細なボイドが生成し、フイルムの光学濃度が高く、かつフイルム面内の光学濃度差が改良される効果を発揮する。これは微粒子がボイド生成の核剤的作用を果たすもの思われる。「特性の変圧方法」

[特性の評価方法]

つぎに本発明に関する特性の評価方法を示す。

(1) 光学濃度(OD)及び光学濃度差

マクベス社製濃度計504を用いて測定した。入射光量 をIo、透過光量 I とすると

 $0D = -\log_{10} (I/I_0)$ 

で定義される。この値をフイルム厚み30 µmに換算した

7

値を記す。

20cm×20cmの大きさのフイルムの面内で25ポイントを 測定し、その値の最大値と最小値の差を光学濃度差とし て示す。

### (2) 光沢度

JIS-Z874 (60°、-60°) に準ずる。

## (3) フイルム厚み

ダイヤルゲージ式厚み計 (JIS-B-7509、測定子5mm σ 平型) を用いて測定した。

(4)融解温度(Tm),及び溶融結晶化温度(Tmc)

示差走査熱量計 (DSC-2型、パーキンエルマー社製)を用い、サンプル5mgを室温より、20℃/分の昇温速度で昇温していった際の結晶の溶解に伴う融解吸熱ピーク温度を融解温度 (Tm)とする。ついで、280℃の融解保持温度まで昇温し、5分間保持した後に20℃/分の冷却速度にて、冷却していった時に、結晶化に伴う潜熱のピーク温度を溶融結晶化温度 (Tmc)とした。

#### (5) フイルム表面のデラミネーション

フイルム表面に幅18mmのセロハンテープ (ニチバン (株) 製、N0405) を長さ50mmを貼りつけて、手剥離 (速度;約200mm/sec) し、フイルム表面の表層部分の 劈開の有無で判定した。

#### (6) Mw/Mn

ゲル浸透クロマトグラフによって、重量平均分子量 (Mw) および数平均分子量 (Mn) を求め、その比をMw/Mnとする。

条件は以下の通り。

装置:GPC-150C (WATERS)

カラム:shodex KF-80M (昭和電工)

溶媒:0-ジクロロベンゼン(0.1%アイオノール添加、135°C)

試料濃度:0.2 (wt/vol) %

流速:1ml/min

分子量校正:単分散ポリスチレン

# (7) 粒子の平均粒子径

溶媒中(例えば、エタノール等)に試料を分散させ、 遠心沈降粒度分布測定装置(堀場製作所製CAPA500)を もちいて体積平均径を算出し、平均粒径とした。

### (8) 粒子の含有量

熱可塑性樹脂は溶解し、粒子は溶解させない溶媒を選 40 択し、熱可塑性樹脂を溶解し、粒子を遠心分離し、粒子 の重量を測定し、その重量比(重量%)を示した。

### [実施例]

以下では実施例及び比較例を用いて本発明を詳細に説明する。

# 実施例1~3、比較例1~2

結晶性PP(極限粘度:1.9dl/g、MI:2.0g/10分) 樹脂に PMPペレット (Mw/Mn:4.0、Tm:240℃、Tmc:218℃) 9.0重量%と平均粒子径0.4μmの真球状の合成シリカを表 1 の量を添加し二軸押出機に供給し、280℃の温度であら

かじめ溶融混合し、ペレット状にした。該ペレットを押 出機に供給し、300℃の温度で溶融し、T型口金でシー ト状に成形し、90℃の温度のドラムに巻き付けてシート 状に冷却固化した。このとき溶融シートに25℃の温度の 圧空をスリット状ノズルより吹き付けるようにして成型 し、シートの冷却状態を均一になるようにした。該シー トを120℃の温度に予熱した後、130℃の温度で速度の異 なるロール間で長手方向に5.0倍延伸し、ただちに室温 に冷却した。次に該延伸フイルムをテンターに導き、17 10 0℃の温度に予熱し、引きつづぎ160℃の温度で幅方向に 9.0倍延伸し、次いで幅方向に8%の弛緩を与えつつ160 ℃の温度で熱処理を施した後、冷却し巻取った。フイル ム厚みは30 μ mになるように押出量を調節した。フイル ム特性は表1のとおりであった。本発明の範囲のフイル ムは隠蔽性が良好で、かつ表面光沢性の優れたものであ った。

#### 比較例3

実施例 1 の結晶性PP樹脂にPMP樹脂(Mw/Mn:6.5、Tm:2 25℃、moc:195℃)10重量%の混合物を用い、実施例 1 20 と同様にして逐次二軸延伸フイルムを得た。フイルムの特性は表 1 のとおりであった。該フイルムは隠蔽性の不足したものであった。

#### 実施例 4~5

PP樹脂として y ーキナクリドンを0.0006重量%含有した結晶性PP樹脂(極限粘度:1.8dl/g、MI:3.0g/10分)に平均粒子径0.4 μ mの真球状の合成シリカを1.0重量%とPMPペレット(Mw/Mn:4.0、Tm:240℃、Tmc:218℃)を表1の量添加した樹脂の混合物を二軸押出機に供給し、280℃の温度で溶融混合し、ペレット化した。該ペレット30を押出機に供給し、310℃の温度で溶融し、T型口金でシート状に成型し、60℃の温度のドラムに巻き付けて冷却固化した。このとき溶融シートに表面温度が60℃の金属小径ロール(径:100 φ、シリコン表面処理ロール)を押し付け、ドラム面に密着させ、均一な冷却となした。該シートを実施例1と同様に延伸熱処理して、逐次二次延伸フイルムを得た。本フイルムの特性は表1のとおりであった。

### 比較例 4~5

実施例4に用いた結晶性PP樹脂に、実施例4と同じPMPペレットと合成シリカを表1に示した量添加した混合物をペレット化し、該ペレットを押出機に供給し270℃の温度で溶融し、T型口金でシート状に成形し、40℃の温度のドラムに巻き付けて冷却固化した。該シートを実施例1と同様にして逐次二軸延伸フイルムを得た。そのフイルムの特性は表1のとおりであった。

### 実施例6

y ーキナクリドンを0.0006重量%含有した結晶性PP樹脂(極限粘度:1.6dl/g、MI:6.0g/10分)に、130℃の温度の熱風で5時間乾燥したポリブチレンテレフタレート(融解温度;218℃、溶融結晶化温度;187℃)10重量%と

ł

平均粒子径1.0μmの架橋シリコン粒子1.0重量%の混合物を二軸押出機に供給し、280℃の温度で溶融し、ペレット状に成形した。該ペレットを130℃の温度の熱風で5時間乾燥し、押出機に供給し、300℃の温度で溶融

し、T型口金でシート状に成形し、65℃の温度のドラム\*

\* に巻き付けて冷却固化した。このとき溶融シートに25℃ の温度の圧空をスリット状ノズルより吹き付け、溶融シ ートを冷却ドラム面に押し付け、冷却した。該シートを 実施例1と同様にして、逐次二軸延伸フィルムを得た。 フイルムの特性は表1のとおりであった。

	**	相容任極脂	粒子の添加量	光学禮度	光沢度	光学濃度差	デラミネーシ
			[重量%]	(0D)	2	(-)	m V
	種類	添加量[重量%]		(-)			(セロハク)
実施例1	PMP	9.0	0.5	0.45	7.5	0.08	なし
実施例2	PMP	9.0	1.0	0.48	7.1	0.04	なし
実施例3	PMP	9.0	2.0	0.51	6 1	0.04	なし
比較例1	PMP	9.0	_	0.28	77	0.12	なし
比較例2	PMP	9.0	5.0	0.45	35	0.08	あわ
比較例3	PMP	10.0	-	0.10	6 5	0.04	なし
実施例4	PMP	. 5.0	1.0	0.44	8 5	0.04	なし
実施例5	PMP	10.0	1.0	0.65	7.5	0.02	なし
比較例4	PMP	5.0	1	0.23	6.5	0.12	なし
比較例 5	PMP	16.0	1.0	0.76	3.2	0.06	あり
実施例6	PBT	10.0	1.0	0.45	0 9	90.0	なって

衷

# フロントページの続き

特開 昭63-199742(JP, A) (56)参考文献

特開 平2-311539 (JP, A)

特公 昭55-41900 (JP, B2) 特公 昭49-34746 (JP, B2)

(58)調査した分野(Int.Cl.<sup>6</sup>, DB名)

CO8J 9/00 - 9/42